

2010年度春季大会 オーガナイズドセッション平均聴講者数ベスト3（10名）

No	分類 コード	セッション名	オーガナイザー	各講演平均 聴講者数
受賞	B18	プラナリゼーションCMPと その応用	土肥 俊郎(九州大学大学院) 近藤 誠一((株)半導体先端テクノロジーズ) 池野 順一(埼玉大学大学院)	44.92
受賞	B02	高能率・高精度化のための 切削工具	臼杵 年(島根大学) 関谷 克彦(広島大学) 新谷 一博(金沢工業大学)	40.86
受賞	B26	エンドミル加工技術	安齋 正博(芝浦工業大学) 岩部 洋育(新潟大学) 松村 隆(東京電機大学) 吉川 浩一(九州工業大学)	37.62

2010年度春季大会

◆ベストプレゼンテーション賞(17名)

	講演 番号	講演者氏名	講演者所属	講演題目	セッション名
1	A20	中川 裕太郎	東北大学	MEMS技術とナノ切削技術の融合による超薄型フレネルレンズの製造に関する研究	曲面・微細形状・機能性材料の超精密加工と計測
2	B70	柴崎 慧	慶應義塾大学大学院	木目模様のデジタルデザインシステムの開発	デジタルスタイルデザイン
3	C75	小池 雄介	京都大学大学院	加工点の被削材変位を最小化する加工プロセスの最適化設計	エンドミル加工技術
4	D20	松井 敬資	宇都宮大学大学院	超微結晶UcBN砥粒の研削性能に関する研究(第6報)	cBN研削技術の新展開
5	D62	小柴 辰久	首都大学東京大学院	双腕ロボットによる板金曲げ加工における持ち替え動作に関する研究	スマートエンジニアリングシステムの設計・応用
6	E32	梶原 優介	東京大学大学院	散乱型近接場顕微鏡によるテラヘルツ自然放出光の超解像イメージング	知的精密計測
7	F21	保科 真彦	東京農工大学	アウターロータ型球面超音波モータを用いた管内検査ロボットの開発	圧電アクチュエータとその応用デバイス
8	F67	永島 清成	東京工業大学	熱フィラメントCVD法によるダイヤモンド合成におけるナノパルス援用効果	表面処理・機能薄膜
9	H10	深田 徹	静岡大学大学院	ナノピペットプローブを用いた微細立体造形法の開発	マイクロ／ナノシステム
10	K16	DING KAN	東京農工大学	鉄系プラズマ溶射皮膜の切削に関する研究	高能率・高精度化のための切削工具
11	K64	向縄 嘉律哉	長岡技術科学大学	フェムト秒レーザーによる超硬の微細貫通穴加工	レーザ加工
12	L15	山下 崇博	東京大学	原子間力顕微鏡を用いたMEMSスイッチにおけるスティクションに関する研究(第5報)	MEMS商業化技術
13	L34	若山 俊隆	埼玉医科大学	小型3Dカメラの開発(第2報)	メカノフォトニクス
14	L65	不破 洋平	東京農工大学	砥石内研削液供給機構の開発と難削材加工への適用	研削現象とその機構
15	N03	井上 裕生	東京工業大学	静電アクチュエータ用案内に関する基礎研究	精密・超精密位置決め
16	N24	奥村 慎平	同志社大学大学院	5節閉リンク小型ロボットによるガラス平面の固定砥粒磨き動作の検討	マイクロ生産機械システム
17	O07	CUI QIFENG	首都大学東京大学院	円管内滑り摩擦のモデル化と微細表面構造による摩擦力の低減	マイクロ・ナノ加工とその応用